

Medium

FREEDOM S3S LOW

FYTS3SL

Niskie obuwie ochronne zapewniające wrażenie chodzenia na boso, przeznaczone do wymagających warunków pracy.

FREEDOM S3S LOW to niskie obuwie ochronne w stylu „barefoot” z anatomiczną nakładką na palce, podszewką zapewniającą przyczepność typu „Tiger Grip”, ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) oraz wytrzymałą nakładką chroniącą przed otarciami.

Materiał cholewki	TPU, Mikrofibra
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Podszwa środkowa	Tkanina odporna na przebicie
Zewnętrzna podszwa	ETPU/GUMA
Podnosek	Nano Carbon
Kategoria	S3S / SR - odporność na poślizg, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Waga próbki	0.557 kg
Normy	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Chodzenie niczym na boso

Anatomicznie ukształtowany czubek buta: chodzenie przypominające chodzenie na boso, zapewniające naturalny ruch i zmniejszające zmęczenie.



Absorpcja energii w obszarze pięty

Absorpcja energii w obszarze pięty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kilomów do 100 megaomów.



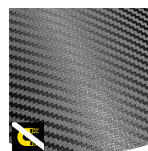
Podszwa odporna na ciepło (HRO)

Podszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.



Technologia Tiger Grip

Podszwy zewnętrzne z technologią Tiger Grip są znane ze swojej antypoślizgowości, odporności na zużycie i doskonałej przyczepności na różnych powierzchniach, nawet mokrych i nierównych. Są one wykonane z ekskluzywnej mieszanki gumy i zaprojektowane ze specjalnymi wzorami i rowkami w celu zwiększenia przyczepności i stabilności.



Bez metalu

Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.

Branże:
Przemysł, Montażowa, Motoryzacja, Żywnościowy, Czyszczenie, Logistyka, Budowlana

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Mokre środowisko, Ciepłe powierzchnie, Nierówne powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materiał cholewki	TPU, Mikrofibra			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm ² /h		≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm ²		≥ 15
Podszewka	Siatka z recyklingu			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm ² /h		≥ 2
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm ²		≥ 20
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle		25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	ETPU/GUMA			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm ³		≤ 150
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	tarcie		≥ 0.31
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	tarcie		≥ 0.36
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	tarcie		≥ 0.19
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	tarcie		≥ 0.22
	Wartość antystatyczna	MegaOhm		0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm		0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J		≥ 20
Podnosek	Nano Carbon			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	mm		N/A
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	mm		N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	mm		≥ 14
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	mm		≥ 14

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.